

中国焊接协会文件

焊协〔2023〕秘字 20 号



第 38 届亚洲焊接联合会年会系列活动 — 第 12 届亚洲焊接技术及应用论坛之 2023 智能焊接与 增材制造技术与合作国际研讨会 会议通知

各相关单位：

第 38 届亚洲焊接联合会（Asian Welding Federation，简称 AWF）理事会和委员会工作会议将于 2023 年 5 月 11-16 日在福建省厦门市召开。届时，将有来自印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、蒙古、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南和中国的亚洲 12 个国家的 40-50 名焊接协会/学会/机构代表、学者和专家参加此次工作会议。同期将召开第 12 届亚洲焊接技术及应用论坛之 2023 智能焊接与增材制造技术与合作国际研讨会。

本次研讨会将围绕“智能焊接与增材制造技术与合作”这一主题开展精彩演讲，将邀请亚洲焊接联合会各成员国代表、中国焊接协会、中国机械工程学会焊接分会有关领导及专家、焊接与增材制造知名专家、以及企业院校相关人员做报告演讲。现将有关事项通知如下：

一、组织机构

主办单位：

亚洲焊接联合会（AWF）

中国焊接协会（CWA）

中国机械工程学会焊接分会（CWS）

联合主办单位：

一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟

中国科协一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新培训中心

承办单位：

中国焊接协会表面工程与增材制造工作委员会

中国建材机械工业协会焊接专委会

中国发明协会工业互联网技术创新分会

执行承办单位：

厦门市金砖未来技能发展与技术创新研究院

北京嘉克新兴科技有限公司

协办单位：

厦门产业技术研究院

支持单位：

厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

厦门市集美区人民政府

二、日程安排（2023 年 5 月 13-15 日）

5 月 13 日周六 全天报到（9:30-16:00）

5 月 14 日周日 全天会议（9:00-17:00）

5 月 15 日周一 参观厦门优质企业 1 家（具体行程后续通知）

三、报到和会议地点

厦门市金砖未来技能发展与技术创新研究院（厦门市集美区软件园三期金砖未来创新园诚毅北大街 52 号 B09 栋 7 楼）

四、研讨会主题报告演讲

（一）演讲嘉宾：

主办方将邀请 AWF 各国代表、中国焊接协会、中国机械工程学会焊接分会有关领导及专家、焊接与增材制造知名专家和企业或院校推荐专家、教师及技术人员发表报告演讲。

（二）亚洲各国焊接行业概况：

AWF 各国代表就本国焊接行业发展现状与发展趋势发表报告演讲。

（三）报告主题：

1. 先进焊接技术，包括：焊接及连接方法（电弧焊、激光焊、搅拌摩擦焊、微连接、复合焊接），焊机，检测方法和设备，焊接机器人、机器人系统集成，焊接材料和基本焊接冶金学；

2. 工业互联网、物联网、工业机器人、人工智能、智能制造、数字技术、虚拟仿真、虚拟现实技术在焊接中的应用；

3. 增材制造与表面工程，包括增材制造与再制造、3D 打印技术、堆焊复合制造与再制造技术、激光熔覆、电弧熔丝、喷涂等增材制造技术的工艺、材料、性能的研究、应用及发展；

4. 国内外智能制造和增材制造技术的研究现状、发展趋势及延伸；

5. 绿色、环保、节能、高效的智能制造及增材制造技术；

6. 智能制造及增材制造技能人才培养。

五、注册费

（一）注册费含会议费、资料费、研讨会当天午餐及晚餐、参访活动费等，不含住宿费。

1. 4 月 25 日及以前注册报名及缴费：1000 元/人，在校学生参会：800 元/人。

2. 4 月 25 日之后或现场注册报名：1200 元/人，在校学生参会：960 元/人。

（二）汇款时请务必注明参会单位名称及“AWF 论坛注册费”字样。

（三）会务组确认汇款到账后给汇款单位开具发票，发票在报到

现场领取。

(四) 汇款信息如下:

户 名: 中国焊接协会

开户行: 中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行

账 号: 3500042109014400950

行 号: 102261001176

(五) 汇款后请尽快微信扫描以下二维码提交参会报名回执, 收到回执后我们会于一个工作日内确认反馈。

(六) 报到现场现金或扫码支付缴纳。

六、其他

(一) 联系人:

张庆城: 159 8587 8205

邱 易: 138 5006 3168

吴 妍: 136 1360 1191

(二) 报名回执表二维码

